



### 一、概述

TC8871是一款无FM干扰, AB类/D类可选式功率放大器。5V工作电压时, 最大驱动功率为5W (2Ω, BTL负载, THD<10%), 音频范围内总谐波失真噪声小于1%。TC8871的应用电路简单, 只需极少数外围器件, 集成反馈电阻; 输出不需要外接耦合电容或上举电容和缓冲网络。

TC8871采用ESOP封装, 特别适合用于小音量、小体重的便携系统中。可以通过控制进入休眠模式, 从而减少功耗。TC8871内部具有过热自动关断保护机制; 工作稳定, 增益带宽积高达2.5MHz, 并且单位增益稳定。反馈电阻内置, 通过配置外围参数可以调整放大器的电压增益及最佳音质效果, 方便应用。是您USB低音炮及扩音器完美的解决方案。

### 二、特点

- 对FM无干扰, 高效率, 音质优
- 输出功率高 (THD+N<10%, 1KHz频率):
- ESOP封装的为5W (2Ω负载) 和3.5W (3Ω负载), 3W (4Ω负载)
- 掉电模式漏电流小
- 采用ESOP封装
- 外部增益可调, 集成反馈
- 宽工作电压范围2.0V~5.0V
- 不需驱动输出耦合电容、自举电容和缓冲网络
- 单位增益稳定
- 兼容SC4871、SC8002B

### 三、产品应用

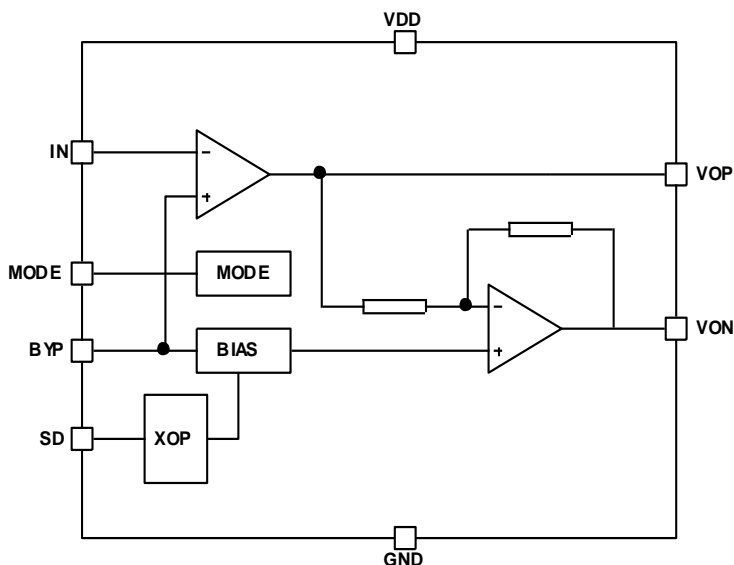
- 手提电脑
- 台式电脑
- 低压音响系统、USB、2.1/2.0多媒体音响

### 四、引脚图及引脚说明

引脚图	序号	符号	描述
<p>ESOP-8</p>	1	SD	掉电控制管脚, 高电平有效
	2	BYP	内部共模电压旁路电容
	3	MODE	F类模式选择, 默认AB类
	4	IN	模拟输入端, 反相
	5	VON	模拟输出端负极
	6	VDD	电源正
	7	GND	电源地
	8	VOP	模拟输出正极



### 五、原理框图



### 六、极限参数

参数	最小值	最大值	单位	说明
电源电压	1.8	6	V	
储存温度	-65	150	°C	
输入电压	-0.3	VDD	V	
耐 ESD 电压 1	3000		V	HBM
耐 ESD 电压 2	250		V	MM
节温	150		°C	典型值 150
推荐工作温度	-40	85	°C	
推荐工作电压	2.0	5.5		
<b>热阻</b>				
JC(SOP)		35	°C/W	
JA(SOP)		140	°C/W	
JC(LLP)		4.3	°C/W	
JA(LLP)		56	°C/W	
焊接温度		220	°C	15 秒内



### 七、 电气参数

符号	参数	测试条件	最小值	标准值	最大值	单位
V <sub>DD</sub>	电源电压		2.0		5.5	V
I <sub>DD</sub>	电源静态电流	V <sub>IN</sub> =0V, I <sub>O</sub> =0A,		6	10	mA
I <sub>SD</sub>	关断漏电流			0.8	2	μA
V <sub>OS</sub>	输出失调电压			5.7	50	mV
R <sub>O</sub>	输出电阻		7	8.5	10	K
P <sub>O</sub>	输出功率	THD=1%,f=1KHz, RL=4Ω		2		W
		THD+N=10%,f=1KHz, RL=4Ω		3		W
THD+N	总失真度+噪声	AVD=2, 20Hz≤f≤20KHz RL=4Ω, PO=0.5W		0.2		%
PSRR	电源抑制比	V <sub>DD</sub> =4.9V 到 5.1V	65	80		dB

### 八、 TC8871 D 类模式应用说明

#### ➤ MODE 功能

TC8871 是一款 AB 类/D 类可选的音频功率放大器，通过 MODE 功能键可对功放进行 A B 类 D 类的选择。

MODE	芯片功能模式
高电平	D 类功率放大器
低电平	AB 类功率放大器

#### ➤ 输入电阻 (R<sub>i</sub>)

通过选择输入电阻的参数值可以配置放大器的增益： $Gain = \frac{2 \times 100K\Omega}{10k\Omega + R_i}$

阻抗匹配对于放大器来说很重要，输出与反馈的平衡取决于电路的阻抗匹配情况，CMRR，PSRR 和二次谐波失真的消除也可以得到优化。在 PCB 布局时，输入电阻应尽量靠近芯片的输入引脚以获得更好的信噪比和更高的输入阻抗。为了得到最好的性能效果，芯片增益应设计为小于 2V/V。低增益和大电电压信号可以使芯片的性能更加突出。

#### ➤ 退耦电容

TC8871 是一款高性能的 D 类音频功率放大器，需要适当的电源退耦以确保它的高效率和低谐波失真。退耦电容采用低阻抗陶瓷电容，容值为 1uf，尽量靠近芯片电源 供电度引脚，因为电路中任何电阻，电容和电感都可能影响到功率转换的效率。一个 10uf 或更大的电容放置在放大器的附近会得到更好的滤波效果，但在具有高电源电压抑制系数的放大器应用中是不需要这样一个电容的。

#### ➤ 输入电容

如果设计中的差分输入信号在 0.5V 到 VCC-0.8V 的范围内，如果输入信号幅度不在这个范围内，输入端是个高通滤波器或者 TC8871 用在单端输入系统中，输入电容是必须的。输入端作为高通滤波器时，滤波器中心频率的计



算公式如下:

$$f_c = \frac{1}{2\pi R_i C_i} \quad (2)$$

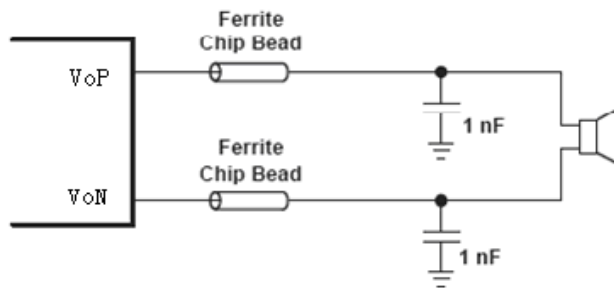
输入电阻和输入电容的参数直接影响到滤波器的下限频率, 从而影响放大器的性能。输入电容的计算公式如下:

$$C_i = \frac{1}{2\pi R_i f_c} \quad (3)$$

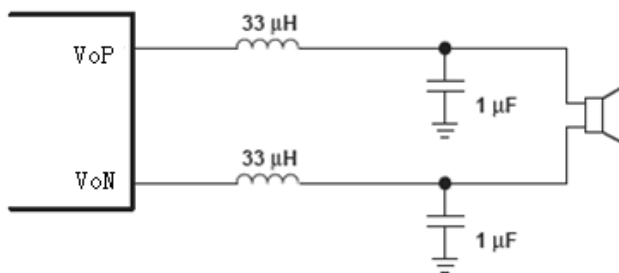
如果信号的输入频率在音频范围内, 输入电容的精度可以是±10%或者更高, 因为电容不匹配会影响的滤波器的性能。采用大电容 (1uf) 可以很好的重现低频信号。但在 GSM 电话中, 地面信号在 217Hz 上下摆动, 但在多媒体数字信号偏解码器的信号却没有这样的摆动。

### ➤ TC8871 输出滤波器

在不加输出滤波器的情况下使用 TC8871, 放大器到扬声器的连线的长度一般在 100mm 以下。在手机等便携式通信设备, PAD 都可以不用输出滤波器。在一些环境等条件不允许和一些特殊的情况下, 要加入输出滤波器, 加入低通滤波器, 比如 LC 滤波器



输出加贴片铁氧体磁珠滤波器典型应用电路



输出加 LC 滤波器典型应用电路 (截止频率为 27KHz)

### ➤ 保护功能模式概述

TC8871 是一款无破音 D 类音频功率放大器。且内置了过流保护, 过热保护及欠压保护等功能。有效地保护芯片在异常工作状况下不被损坏。TC8871 就会进入过流保护模式。重新开关电源后即可取消该模式。



### 九、 TC8871 AB 类模式应用说明

TC8871 内部集成两个运算放大器，第一个放大器的增益可以调整反馈电阻来设置，后一个为电压反相跟随，从而形成增益可以配置的差分输出的放大驱动电路。

#### ➤ 外部电阻配置

如应用图示，运算放大器的增益由外部电阻  $R_f$ 、 $R_i$  决定，其增益为  $A_v=2 \times R_f/R_i$ ，芯片通过  $V_{O1}$ 、 $V_{O2}$  输出至负载，桥式接法。

桥式接法比单端输出有几个优点：其一是，省却外部隔直滤波电容。单端输出时，如不接隔直电容，则在输出端有一直流电压，导致上电后有直流电流输出，这样即浪费了功耗，也容易损坏音响。其二是，双端输出，实际上是推挽输出，在同样输出电压情况下，驱动功率增加为单端的 4 倍，功率输出大。

#### ➤ 芯片功耗

功耗对于放大器来讲是一个关键指标之一，差分输出的放大器的最大自功耗为：

$$P_{D\text{MAX}}=4 \times (V_{DD})^2 / (2 \times \pi^2 \times R_L)$$

必须注意，自功耗是输出功率的函数。

在进行电路设计时，不能够使得芯片内部的结温高于  $T_{J\text{MAX}}$  ( $150^\circ\text{C}$ )，根据芯片的热阻  $\theta_{JA}$  来设计，可以通过自己散热铜铂来增加散热性能。

如果芯片仍然达不到要求，则需要增大负载电阻、降低电源电压或降低环境温度来解决。

#### ➤ 电源旁路

在放大器的应用中，电源的旁路设计很重要，特别是对应用方案的噪声性能及电源电压抑制性能。设计中要求旁路电容尽量靠近芯片、电源脚。典型的电容为 10uF 的电解电容并上 0.1uF 的陶瓷电容。

在 TC8871 应用电路中，另一电容  $C_B$  (接 BYP 管脚) 也是非常关键，影响 PSRR、开关/切换噪声性能。一般选择 0.1uF~1uF 的陶瓷电容。

#### ➤ 掉电模式

为了节电，在不使用放大器时，可以关闭放大器，TC8871 有掉电控制管脚，可以控制放大器是否工作。

该控制管脚的电平必须要接满足接口要求的控制信号，否则芯片可能进入不定状态，而不能进入掉电模式，其自功耗没有降低，达不到节电目的。

#### ➤ 选择输入耦合电容

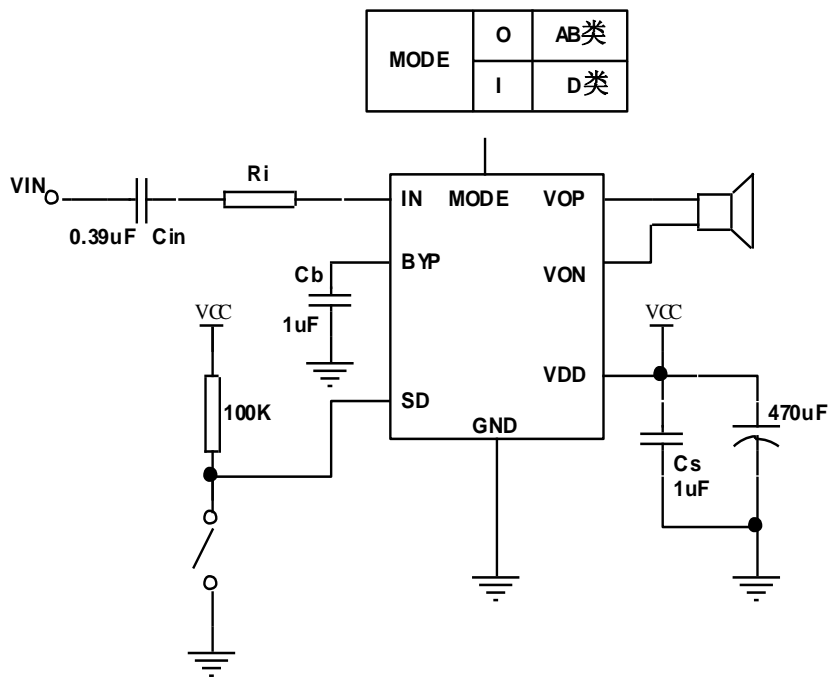
过大的输入电容，增加成本、增加面积，这对于成本、面积紧张的应用来讲，非常不利。显然，确定使用多大的电容来完成耦合很重要。实际上，在很多应用中，扬声器 (Speaker) 不能够再现低于 100Hz—150Hz 的低频语音，因此采用大的电容并不能够改善系统的性能。

除了考虑系统的性能，开关/切换噪声的抑制性能受电容的影响，如果耦合电容大，则反馈网络的延迟大，导致 pop 噪声出现，因此，小的耦合电容可以减少该噪声。

另外，必须考虑  $C_B$  电容的大小，选择  $C_B=1\mu\text{F}$ ， $C_i=0.1\mu\text{F} \sim 0.39\mu\text{F}$ ，可以满足系统的性能。



### 十、典型应用电路



### 十一、封装尺寸图

ESOP-8

